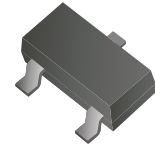


CDSV3-16-G/56-G/70-G/99-G

Reverse Voltage: 75 Volts
Forward Current: 300 mA
RoHS Device



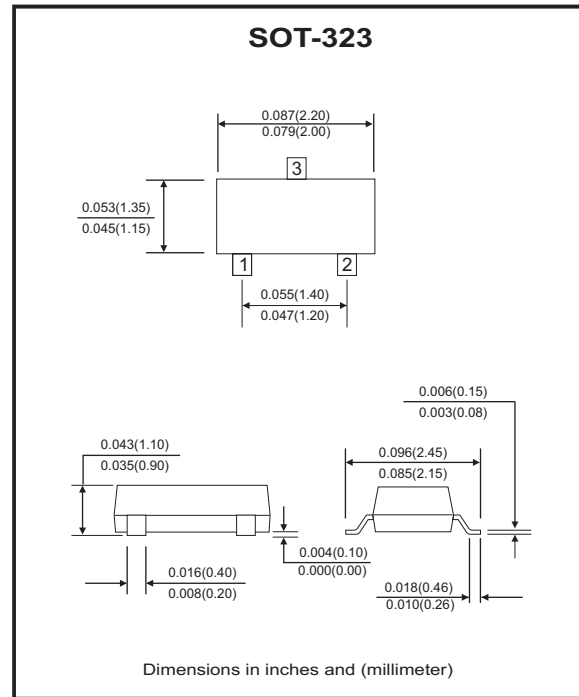
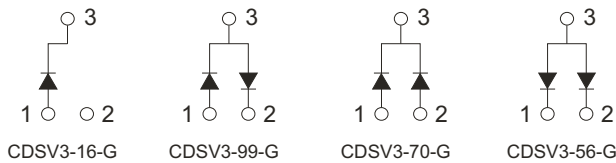
Features

- Design for mounting on small surface.
- High speed switching.
- High mounting capability, strong surge withstand, high reliability.

Mechanical data

- Case: SOT-323, molded plastic.
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Approx. weight: 0.006 grams

Circuit diagram



Maximum Ratings and Electrical Characteristics

(at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Units
Repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}		75	V
Reverse voltage	V _R		75	V
Forward current	I _F		300	mA
Peak surge forward current	I _{FSM}	T=1.0 μS	2	A
Power dissipation	P _D		200	mW
Maximum forward voltage	V _F	@I _F =1mA	0.715	V
		@I _F =10mA	0.855	
		@I _F =50mA	1.0	
		@I _F =150mA	1.25	
Maximum reverse current	I _R	@V _R =20V	0.025	μA
		@V _R =75V	2.5	
		@V _R =25V, T _J =150 °C	30	
		@V _R =75V, T _J =150 °C	50	
Maximum reverse recovery time	T _{rr}	I _F =10mA, V _R =6V	4	nS
Typical diode capacitance	C _J	V _R =0V, f=1.0MHz	2	pF
Maximum junction temperature	T _J		-65~+150	°C
Storage temperature	T _{STG}		-65 to +150	°C

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:C

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDSV3-16-G/56-G/70-G/99-G)

Fig.1 - Forward Characteristics

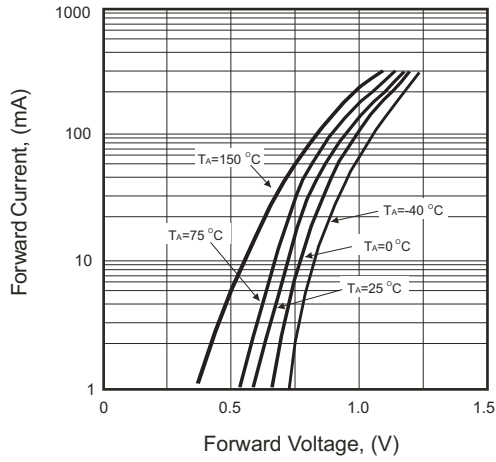


Fig.2 - Typical Reverse Characteristics

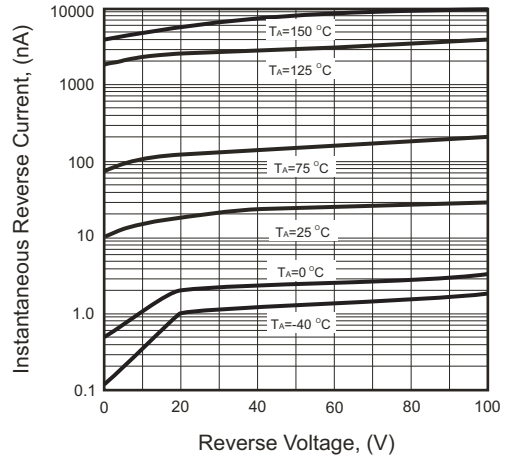


Fig.3 - Typical Capacitance vs. Reverse Voltage

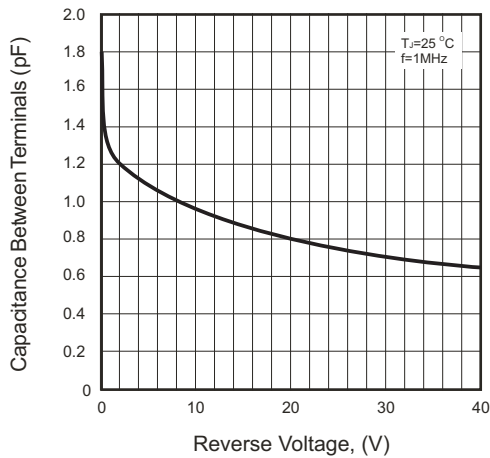


Fig.4 - Reverse Recovery Time vs. Forward Current

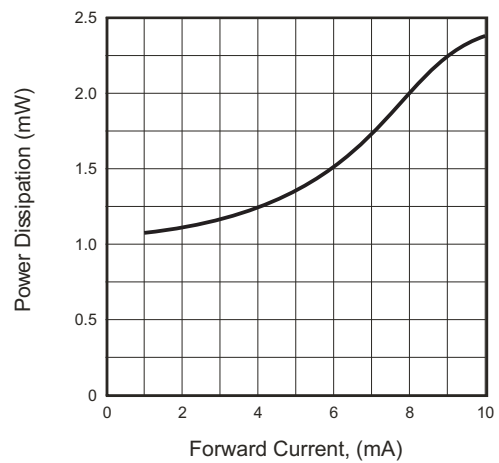
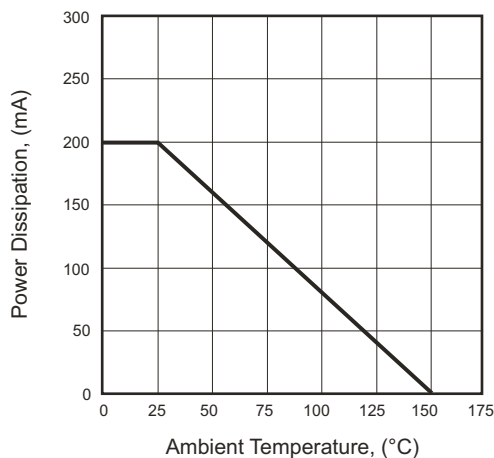
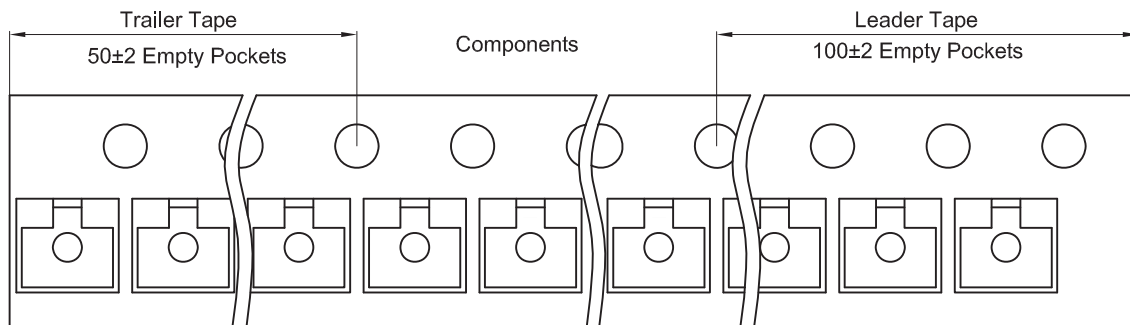
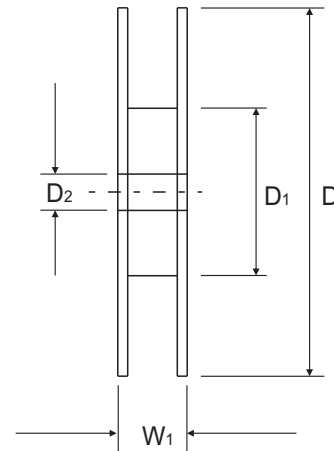
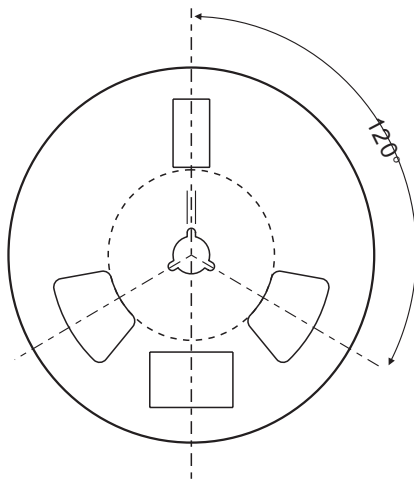
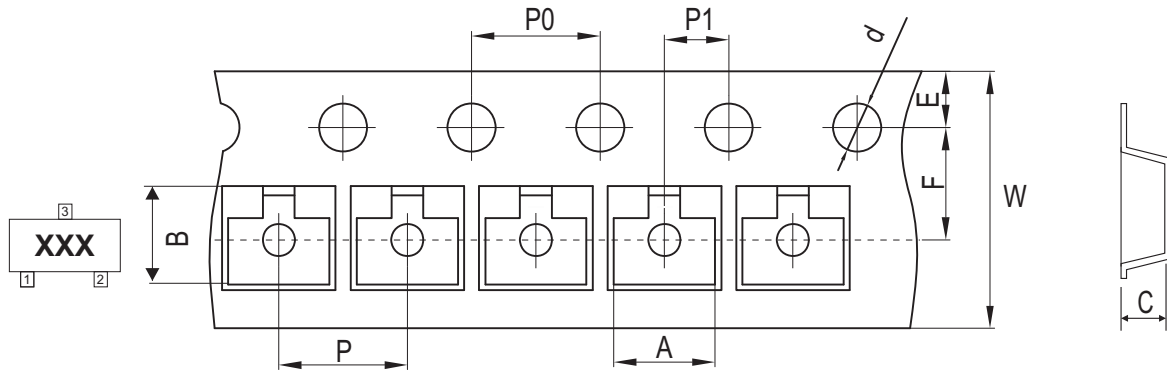


Fig.5 - Power Derating Curve, Total Package



Reel Taping Specification

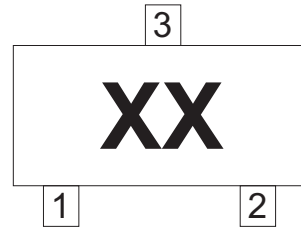


SOT-323	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.25 ± 0.05	2.55 ± 0.05	1.19 ± 0.05	1.55 ± 0.10	178 ± 2.00	54.40 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.089 ± 0.002	0.100 ± 0.002	0.047 ± 0.002	0.061 ± 0.004	7.008 ± 0.079	2.142 ± 0.039	0.512 ± 0.039

SOT-323	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	8.00 + 0.30 / - 0.10	12.30 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.315 + 0.012 / - 0.004	0.484 ± 0.039

Marking Code

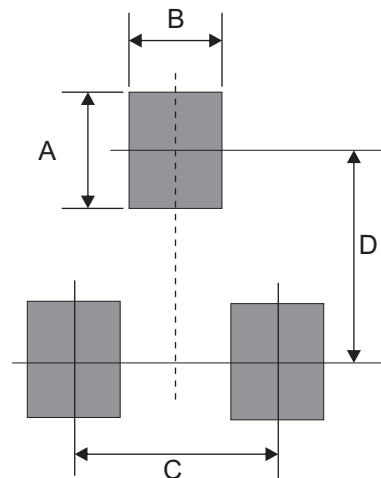
Part Number	Marking Code
CDBV3-16-G	A2
CDBV3-56-G	KJC
CDBV3-70-G	KJA
CDBV3-99-G	KJG



xx/xxx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-323	
	(mm)	(inch)
A	0.80	0.031
B	0.50	0.020
C	1.30	0.051
D	2.20	0.087



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-323	3,000	7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9